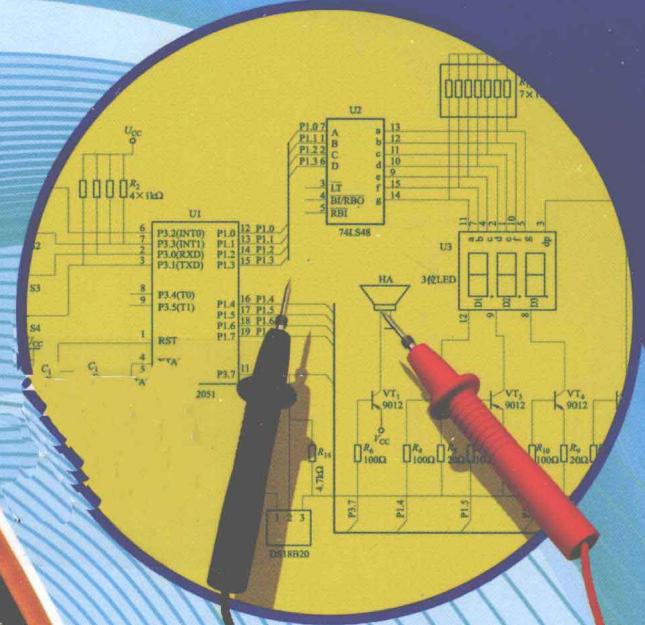


实用电子电路 设计与调试

孙丽霞 殷 侠 编著

(数字电路)



中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

实用电子电路 设计与调试

孙丽霞 殷侠 编著

(数字电路)



中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内 容 提 要

本书对实用数字电子电路的设计和调试方法进行详细介绍，其中包括：集成门电路、组合逻辑电路、时序逻辑电路、A/D转换电路、数字系统应用电路、单片机系统应用电路等。书中对各电路的构成、各元器件的功用作简要介绍，对每一元器件选择给出估算公式或经验数据，使之选择有依据。重点放在数字集成电路应用的设计和调试上，由简到繁、由易到难给出较多的实用设计示例。为增强数字电路的综合应用能力和设计能力，增加了常用的集成门电路和集成门电路的特性与测试等。

读者通过对本书的学习，对数字电子电路及其系统的设计与调试会有一清晰的思路，基本具备电子电路的设计能力和调试能力。本书适合大、中专电类专业高年级学生、高级技工和工程技术人员阅读，也可作为高校《电子电路设计》课程的教材和课程设计、毕业设计的参考书。

图书在版编目 (CIP) 数据

实用电子电路设计与调试·数字电路/孙丽霞，殷侠编著。
北京：中国电力出版社，2011.4

ISBN 978 - 7 - 5123 - 1573 - 0

I . ①实… II . ①孙… ②殷… III . ①电子电路 - 电路设计
②电子电路 - 调试 IV . ①TN710

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 060070 号

中国电力出版社出版、发行

(北京市东城区北京站西街 19 号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)

北京丰源印刷厂印刷

各地新华书店经售

*

2011 年 6 月第一版 2011 年 6 月北京第一次印刷

787 毫米×1092 毫米 16 开本 16 印张 372 千字

印数 0001—3000 册 定价 35.00 元

敬 告 读 者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究

前 言

刚参加工作的电子技术人员和大、中专学生在电子电路设计和调试过程中，常为缺乏较系统、较完整的参考资料、参考文献而犯难，给工作和学习带来不便。究其原因有三：一是所需资料散落在浩渺的参考文献之中，寻找困难；二是不少参考文献言犹未尽，有的缺乏依据，使人将信犹疑；三是有的电路尚无可信有据的元器件参数估算公式。电子电路调试是电子工程技术人员的基本功，在校学习期间通过实验、实习、实训进行过电子电路调试训练，大都在实验室条件下进行的，和工程实际有一定差距且没有将实验技术进行系统的概括总结。为解决上述问题，编者编著了《实用电子电路设计与调试》一书，于2006年由中国电力出版社出版。出版后得到广大读者的厚爱，并提出不少意见和建议。为使电路设计方法介绍较系统、详尽，在原书的基础之上，增加了最新的电路设计方法和调试实例，将其改编为《实用电子电路设计与调试丛书》出版，其中分《实用电子电路设计与调试（模拟电路）》、《实用电子电路设计与调试（数字电路）》、《实用电子电路设计与调试（电源电路）》3册陆续出版。

丛书编写过程中有以下特点。

(1) 可操作性。克服电子电路设计时电路一抄了之，不对元器件进行选择计算的倾向，力求做到电路设计元器件选择有根有据，有设计计算公式的代入公式计算，然后根据查手册选择元器件；无设计计算公式的则根据经验选用，并加以说明，使之科学、规范。

(2) 实用性。编入实用经验和大量设计实例，融入作者的工程实践和教学经验，增强实用性。

(3) 完整性。给读者一个较清晰的常用基本电子电路设计思路、设计方法和调试技术知识，为读者提供较完整、较系统的电子电路设计、调试方法步骤，具有较强的针对性、系统性。

(4) 直观性。书中给出较多的单元电路设计示例，并设“××电路综合应用电路设计示例”章节，为读者提供单元电路形成实用系统的实例和设计范例。读者可仿照示例进行训练，培养电子电路设计能力和调试能力。

(5) 先进性。突出集成电路的应用，适应电子技术发展新形势，加强先进性。

在本书编写过程中，尽力体现丛书编写指导思想，并注意了以下问题。

(1) 编写时以《数字电子技术基础》和《单片机应用技术》为基础，简要介绍电路原理及器件功用，一般不进行公式推导。

(2) 把重点放在常用数字单元电路和小型数字系统电路的设计与调试上。

(3) 本书增加了一些实用电路，增加了工程实践中应用较多、在基础课教材中通常较少介绍的数字电路设计调试等内容，给读者提供数字电路和单片机电路实际综合应用的思路和实例。

(4) 本书把重点放在集成电路的应用电路设计上，并对常用数字集成电路、集成门电

路的特性和测试进行了介绍。

(5) 考虑到单片机应用电路中抗干扰的重要性，在第8章中，列入了单片机硬件电路和软件编程的抗干扰技术。

本书读者对象为大中专相关专业的学生、高级技工和电子爱好者，也可作为高校《电子电路设计》课程的教材和电路设计、毕业设计的参考书。书中所述设计方法并不是唯一的，学习的高境界是学以致用、解决实际问题，希望读者通过本书的学习，能举一反三，解决在实践中以前遇到但未解决的问题。

本书由孙丽霞、殷侠、徐琼燕、范文超编著。其中第8章、第9章由殷侠执笔，第2章由徐琼燕执笔，第3章由范文超执笔，其余各章和附录由孙丽霞执笔并负责编写提纲和全书统稿工作。

陈梓城教授在百忙工作之中对全书进行了审阅，提出了大量宝贵意见，在此致以诚挚谢意。

本书编著过程中参考了大量参考文献，在此对参考文献的作者及关心支持本书的读者表示诚挚谢意。

由于编者水平有限，书中不当和错误之处在所难免，恳请同行、专家和读者批评指正。

编 者

目 录

前言

第1章 数字电路设计与调试综述	(1)
1.1 电子电路系统设计综述	(1)
1.1.1 电子电路系统设计的基本原则	(1)
1.1.2 电子系统设计研制过程	(2)
1.1.3 单元电路(子电路)设计	(7)
1.2 数字电路设计的一般方法	(9)
1.2.1 数字电路的组成	(9)
1.2.2 数字电路设计的一般方法	(10)
1.3 数字电路调试的一般方法	(12)
1.3.1 调试的一般步骤	(12)
1.3.2 调试中应注意的问题	(12)
1.4 数字电路故障诊断与排除的一般方法	(13)
1.4.1 数字电路的故障分类	(13)
1.4.2 数字电路故障的诊断与排除	(14)
1.5 数字电路中常用的测量仪器	(15)
1.5.1 用示波器测量脉冲信号	(15)
1.5.2 逻辑分析仪简介	(24)
第2章 常用的数字集成电路	(27)
2.1 数字集成电路概述	(27)
2.1.1 数字集成电路的封装类型	(27)
2.1.2 数字集成电路的型号和命名	(28)
2.1.3 国外主要集成电路厂家集成电路命名方法简介	(30)
2.1.4 数字物理器件的查找方法	(32)
2.2 常用的数字集成电路芯片介绍	(33)
2.2.1 数字集成电路品名与编号	(33)
2.2.2 部分数字集成电路芯片功能介绍	(34)
2.2.3 数字集成电路使用中的注意事项	(42)
2.3 TTL与CMOS器件的连接	(44)
2.3.1 连接规则	(44)
2.3.2 常用接口电路	(44)

第3章 集成门电路的特性与测试	(48)
3.1 TTL门电路的静态特性	(48)
3.1.1 静态电压特性	(48)
3.1.2 静态电流特性	(49)
3.1.3 静态电源电流和静态功耗	(52)
3.2 CMOS门电路的静态特性	(52)
3.2.1 静态电压特性	(53)
3.2.2 静态电流特性	(53)
3.3 OC门、三态门和OD门	(54)
3.3.1 集电极开路门(OC门)	(54)
3.3.2 三态门	(56)
3.3.3 漏极开路门(OD门)	(57)
3.4 门电路的动态特性	(57)
3.4.1 门电路的门传输延时和线延时	(57)
3.4.2 门电路的交流噪声	(58)
3.4.3 门电路的动态电源电流和动态功耗	(58)
3.5 集成门电路的测试	(60)
3.5.1 CMOS门电路测试	(60)
3.5.2 TTL门电路测试	(61)
3.5.3 集电极开路门电路(OC门)与三态门(TSL门)测试	(61)
3.5.4 门电路参数测试	(63)
第4章 组合逻辑电路设计与调试	(66)
4.1 组合逻辑电路设计综述	(66)
4.1.1 设计步骤	(66)
4.1.2 变量和变量编码的选择	(67)
4.1.3 根据器件特点调整设计	(71)
4.1.4 消除竞争冒险现象的方法	(72)
4.1.5 使能的概念和应用	(76)
4.2 SSI组合逻辑电路设计	(78)
4.2.1 SSI组合逻辑电路设计方法概述	(78)
4.2.2 SSI组合逻辑电路设计示例	(78)
4.3 MSI组合逻辑电路设计	(80)
4.3.1 MSI组合逻辑电路设计方法概述	(80)
4.3.2 MSI组合逻辑电路设计及其示例	(80)
4.4 组合逻辑电路的调试	(86)
4.4.1 组合逻辑电路的静态测试	(86)
4.4.2 组合逻辑电路的动态测试	(86)

4.4.3 组合逻辑电路的设计调试示例	(87)
第5章 时序逻辑电路的设计与调试	(91)
5.1 时序逻辑电路设计概述	(91)
5.1.1 同步时序逻辑电路的设计步骤和方法	(91)
5.1.2 时序逻辑电路中的时钟类型	(95)
5.1.3 时钟产生电路	(96)
5.2 用小规模集成电路设计时序逻辑电路	(99)
5.2.1 用触发器设计时序逻辑电路	(99)
5.2.2 时序逻辑电路测试	(102)
5.2.3 时序逻辑电路的延时分析	(103)
5.3 用中规模集成逻辑器件设计时序逻辑电路	(105)
5.3.1 用计数器设计时序逻辑电路及其示例	(105)
5.3.2 用移位寄存器构成时序逻辑电路	(109)
5.4 时序逻辑电路的调试	(110)
5.4.1 静态调试	(111)
5.4.2 动态调试	(112)
5.5 时序逻辑电路综合设计示例	(114)
5.5.1 扫描显示控制电路的设计	(114)
5.5.2 可任意设置时间的定时电路设计	(115)
第6章 模拟和数字接口电路设计与调试	(117)
6.1 模拟和数字接口电路设计概述	(117)
6.2 集成D/A转换器应用电路设计与调试	(117)
6.2.1 集成D/A转换器基本参数	(118)
6.2.2 常用的集成D/A转换器	(120)
6.2.3 D/A转换器的选用	(121)
6.2.4 DAC0832转换器应用示例	(123)
6.3 集成A/D转换器应用电路设计与调试	(126)
6.3.1 集成A/D转换器基本参数	(126)
6.3.2 集成A/D转换器ADC0808/0809及其应用电路	(131)
6.3.3 集成A/D转换器ICL7135及其应用电路	(133)
6.3.4 A/D转换器的选用	(137)
6.3.5 A/D转换器应用电路设计示例	(140)
第7章 数字电路系统综合设计与调试示例	(145)
7.1 多功能数字钟的设计与调试	(145)
7.1.1 设计任务	(145)
7.1.2 设计说明	(145)

7.1.3 安装与调试	(150)
7.2 数字频率计的设计与调试	(153)
7.2.1 设计要求	(153)
7.2.2 设计说明	(153)
7.2.3 频率计的调试	(157)
7.3 数字密码锁控制电路的设计和调试	(159)
7.3.1 设计任务	(159)
7.3.2 分析原始系统功能要求	(159)
7.3.3 确定硬件算法与划分系统模块	(161)
7.3.4 数据处理单元电路设计	(164)
7.3.5 控制单元电路设计	(166)
7.3.6 电路的调试	(169)
第8章 单片机电路设计与调试	(171)
8.1 单片机硬件电路设计	(171)
8.1.1 时钟电路和复位电路的设计	(171)
8.1.2 存储器的扩展	(173)
8.1.3 过程输入/输出信道设计	(175)
8.1.4 单片机硬件电路抗干扰设计的常用方法	(180)
8.2 单片机软件设计	(182)
8.2.1 查表程序的设计	(182)
8.2.2 循环程序的设计	(184)
8.2.3 散转程序的设计	(185)
8.2.4 定点数运算程序的设计	(186)
8.2.5 单片机软件抗干扰设计的常用方法	(188)
8.3 单片机电路的调试	(191)
8.3.1 单片机电路的调试仪器简介	(191)
8.3.2 单片机系统的调试步骤	(192)
第9章 单片机应用系统设计示例	(195)
9.1 单片机应用系统设计步骤	(195)
9.1.1 应用系统的硬件设计	(196)
9.1.2 应用系统的软件设计	(196)
9.2 单片机数字式温度仪设计	(197)
9.2.1 设计任务与要求	(197)
9.2.2 硬件电路设计	(198)
9.2.3 软件设计	(210)
9.3 单片机交通灯控制系统设计	(217)
9.3.1 设计任务与要求	(217)

9.3.2 系统控制要求和设计方案	(217)
9.3.3 硬件电路设计	(218)
9.3.4 软件设计	(221)
附录	(232)
附录 A 电子电路设计常用元器件表	(232)
附表 A-1 电阻器（电位器）的标称阻值	(232)
附表 A-2 精密电阻器（电位器）的标称阻值	(232)
附表 A-3 铝电解电容器的标称容量及允许误差	(233)
附表 A-4 固定电容器的标称容量及允许误差	(233)
附录 B 数字集成电路产品系列	(234)
附表 B-1 TTL 系列数字集成电路型号索引	(234)
附表 B-2 CMOS 系列数字集成电路型号索引	(236)
附录 C MCS-51 系列单片机指令表	(239)
附表 C-1 数据传送指令表	(239)
附表 C-2 布尔处理指令表	(240)
附表 C-3 移位操作指令表	(240)
附表 C-4 程序转移指令表	(240)
附表 C-5 逻辑运算指令表	(241)
附表 C-6 算术运算指令表	(242)
参考文献	(243)

第1章

数字电路设计与调试综述

1.1 电子电路系统设计综述

1.1.1 电子电路系统设计的基本原则

电子电路系统设计应遵循以下基本原则。

1. 满足系统功能和性能要求

电子电路系统设计、研制过程自始至终是设计者满足适应设计任务书中规定的系统功能和性能要求的过程。好的设计必须完全满足设计要求的功能特性和技术指标。

2. 电路简单、成本低、体积小

在满足功能和性能要求的前提下，电路越简单、元器件越少、失效率越低、可靠性越高，越经济。必须指出，设计过程中采用系统集成技术是简化系统电路最好的方法。

3. 电磁兼容性好

符合国际、国家电磁兼容性标准，是现代电子产品尤其是高速、高频电子产品和电子系统鉴定定型的必备条件，其中要经过电磁兼容性认证，所以一个电子系统应具有良好的电磁兼容特性，要进行电磁兼容性及抗干扰设计。实际设计时，设计结果必须满足给定电磁兼容条件，以确保系统正常工作。如设计任务中未给出，应查国家电磁兼容性标准，按国家标准设计。

4. 可靠性高

电子电路系统的可靠性要求与系统的实际用途、使用环境等因素有关。一般情况下，大型电子系统必须进行可靠性设计。军品尤其如此，专设可靠性设计师岗位从事可靠性设计、测试等工作。

任何一种工业系统的可靠性计算都是以概率统计为基础的，因此电子电路系统的可靠性是一种定性估算，所得到的结果也只是具有统计意义的数值。实际上，电子电路系统可靠性的计算方法和计算结果与设计人员的实践经验有相当大的关系。所以设计人员应当注意积累总结经验，提高可靠性设计水平。可靠性设计的基本知识、系统可靠性设计、电路可靠性设计、可靠性预计及可维修性设计基本原理受篇幅限制，本书不能一一介绍，请参阅相关参考文献。可靠性设计有不少专著，请读者查阅。

5. 系统集成度高

高集成度的电子系统，必定具有电磁兼容性好、可靠性高、制造工艺简单、体积小、质量容易控制及性能价格比高等一系列优点，所以在设计电子系统时，应最大限度地提高

集成度，这是设计电子系统必须遵循的重要原则。

6. 调试简便

也就是在电子电路设计时，必须同时考虑电路的调试问题。若一个电路系统，电子电路调试繁琐、困难或调试点过多，该系统质量就难以保证，无法达到设计要求。

7. 生产工艺简单

生产工艺简单意味着以简单方式生产，成本低，质量易于控制并得到保证。生产工艺是电子电路系统设计者应考虑的重要问题，无论是批量生产还是试制的样品，简单的生产工艺会对电路制作和调试带来很大的方便。

8. 操作简便

操作简单方便是现代电子电路系统的重要特征，只有操作简便的电子产品才有生命力，才有市场。

9. 节能

要求电子电路和电子系统效率高、耗电小。

10. 性能价格比高

研制电子产品、设计电子电路的目的为：① 实现社会价值获得良好的社会效益；② 实现经济价值获得良好的经济效益。企业要在取得良好社会效益的基础上实现利益最大化，这是利国、利厂、利民三者利益统一的好事，性能价格比高是设计者追求的重要目标。

通常我们希望所设计的电子电路能同时符合上述各项要求，但有时会出现互相矛盾的情况。例如设计中有时会遇到这样的情况：如果要使耗电最小或体积最小，则成本升高，或可靠性差，或操作复杂麻烦。在遇到矛盾的情况下，应视具体情况抓住主要矛盾来解决问题。例如对于用市电即交流电网供电的电子设备，在电路总功耗不大的情况下，功耗大小不是主要矛盾。而对于用微型电池供电的航天电子仪器而言，功耗大小则是主要矛盾之一。

在设计过程中应注意运用“代价交换”原则。所谓“代价交换”是指牺牲一种次要性能为代价换取另一种必备性能的提高。最普通和最容易理解的例子是研制经费与设备性能之间的交换。费用也是设备的性能，但不是技术性能，它和许多性能之间都有矛盾，牺牲一些次要性能或功能以降低价格，或者不惜代价取得必要的高性能。

1.1.2 电子系统设计研制过程

一个电子系统、电子设备的设计没有特定的程式可循，尤其随着计算机科技发展，进入传统的设计方法与电子设计自动化共存的时代，一个电子产品的设计、生产过程有很大差别，但设计过程大体相同。但凡产品设计，一般应先下设计任务书，根据任务书进行设计。对于一个电子系统、电子产品设计研制的一般程序框图如图 1-1 所示。

1. 技术调研

技术调研的目的是：① 了解同类系统、产品的国内、国际水平；② 现有系统或产品的主要优缺点；③ 主要关键技术、技术难点及其解决途径；④ 关键元器件和材料供应情况；⑤ 拟赶超的技术；⑥ 搜集技术资料。调研方法可外出调研，也可在互联网上调研。

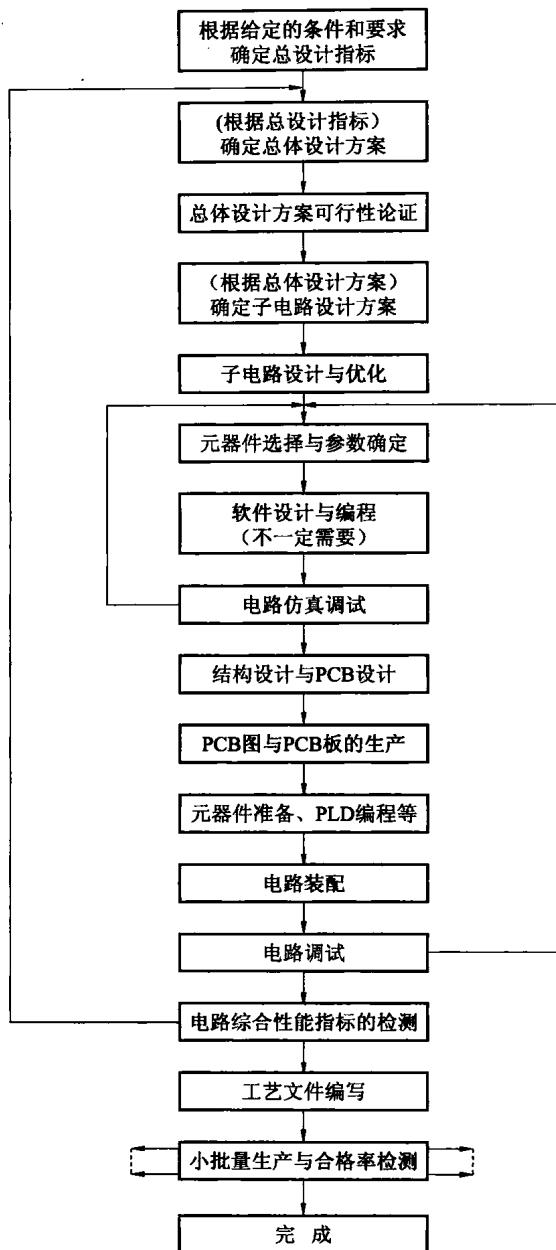


图 1-1 电子产品设计研制的一般程序框图

2. 可行性论证

可行性论证分为：市场需求论证、经济可行性论证、技术可行性论证。

(1) 市场需求论证。市场需求论证的内涵是：市场对该产品是否需要、何时需要以及市场份额大小。市场论证是最重要的论证，它决定是否值得研制该产品，研制的最长允许周期（周期过长市场会被竞争对手抢占或市场需求消失），市场对产品哪些性能要求最高，有何特殊要求等。

(2) 经济可行性论证。进行成本估算和投资回报率的估算，同时考虑产品的社会效益。

益。如效益很差，就应取消项目，停止研制。

(3) 技术可行性论证。从技术角度论证能否在预定研制周期内完成质量合格的设计制造任务，并保证成本不高于预期目标。

3. 总体方案设计（选择）

所谓总体方案是指针对所提出的设计任务、要求和条件，从全局着眼，用具有一定功能的若干单元电路构成一个整体，来实现各项性能。在总体方案设计阶段不涉及具体电路，但涉及系统框图。总体方案设计的任务是把整个大系统划分为若干功能相对独立的分系统，确定各分系统的输入、输出信号及各分系统间的信号连接关系，对各分系统的功能作出规定，保证把分系统装接成大系统后能实现设计任务书给定的大系统功能。根据大系统性能指标，分配和制订各分系统的性能指标，如增益、带宽、时间延迟、脉冲宽度、幅度、前后沿等。制订各分系统必须遵守的内部协议，确定系统电源种类。确定各分系统之间的空间位置，并由此确定各分系统之间信号传输协议、插接件及插针定义。确定印制电路板的层次、层次分配及尺寸。设计过程中必须查阅并符合国际标准和国家标准，如电磁兼容性标准等。对自检和故障诊断提出建议，进行系统可靠性设计和对可靠性指标进行分配等。

总体方案选择一般过程为：① 提出方案；② 分析各方案的可行性和优缺点；③ 比较方案；④ 选择方案。

现在的较大电子系统一般为智能系统，由硬件和软件共同完成，在总体设计时，要划分硬件和软件各自完成的功能及它们的接口关系。

总体设计是整个产品设计的关键阶段。对于较成熟的产品，设计人员也要进行反复计算，关键部分还要进行实验验证。在电子设计自动化中，总体设计就是所谓的“高层次设计”或“概念设计”。在高层次设计完成后，应立即进行高层次的仿真验证。其目的是避免总体设计不当引起后续工作大量返工，甚至推倒重来。如分系统仍显得过大，可按上述方法再次细化，把分系统进一步划分为更小的子系统。

4. 分系统设计

这里所说的分系统相当于电子设计自动化中的寄存器传输级（RTL）。据此开展电路设计工作，如进行手工设计，设计者必须自己画出电路框图、电原理图，进行电路参数计算、元器件选择，安装原理样机，进行原理实验和性能测试和调整，并改进设计，最后定型。如分系统中包含软件，软件设计者（软件工程师）进行软件设计，编写应用程序。调试时进行软件调试，并进行软硬件联调。

若用电子设计自动化工具进行设计时，设计者运用 EDA 软件自动完成门级以至 PCB 图的工艺设计并进行仿真验证。

5. 单元电路（子电路）设计

单元电路也称子电路。单元电路设计详细内容见 1.1.3 节。

6. 审图

在设计过程中有的问题考虑不周，参数计算有误在所难免。为确保设计质量，在画出总原理图初稿并计算参数后，一般要进行审图。以便发现原理图中不当或错误之处，使组装、试验阶段少走弯路。尤其是较复杂电路在仿真、组装试验之前一定要对图纸进行全面审查，必要时可请经验丰富的同行、专家一起审图。

审图时应注意以下问题。

- (1) 要从全局观念出发，检查总体方案是否合理，有无问题，是否有更佳方案。
- (2) 检查各单元电路是否正确，电路形式是否合适。
- (3) 检查电路是否可以简化。
- (4) 检查模拟电路的各单元电路之间耦合方式有无问题。数字电路各单元电路之间电平能否正常配合、时序配合有无问题、逻辑关系是否正确，是否会产生冒险竞争。
- (5) 对图中所标出的元器件型号、参数进行验算，能否达到性能指标，是否留有恰当裕量。
- (6) 特别要检查电路图中各元器件能否满足安全工作，是否工作在额定值范围内。
- (7) 在解决所发现问题后，若改动较多，应再次复查。

7. 仿真、组装试验调试

随着计算机广泛应用和 EDA 技术的发展，电子电路设计中由电路组装、实验演变为仿真与组装试验调试相结合，仿真与组装试验调试成为电子系统、电路设计中不可缺少的步骤。仿真和组装试验调试要完成以下任务。

- (1) 检查各元器件的性能、参数质量能否满足设计要求。
- (2) 检查各单元电路的功能和性能指标是否达到设计要求。
- (3) 检查各个接口电路能否起到规定的作用。
- (4) 将各单元电路组合起来，检查总体电路的功能，检查总电路性能参数是否达到或超过设计目标。
- (5) 在组装试验调试前要编制调试方案，按方案进行试验、调试。在试验、调试过程中，要做好试验、调试记录，为编制生产中调试工艺作准备。

8. 总体电路图绘制

在原理电路设计完成后，应画出总体电路图，在仿真、实验调试后，应绘制正式总体电路图。绘制的电路图应做到：布局合理、排列均匀、稀密恰当、图面清晰、图形美观、比例协调、便于读图、便于理解，并注意以下问题。

- (1) 注意信号流向。应从输入端或信号源画起，由左至右、由上而下按信号流向依次绘制各单元电路。
- (2) 总图尽量绘制在一张图纸上。如电路较复杂，需分绘数张图纸时，应把主电路绘制在同一张图纸上，而把较独立或次要部分画到另外图纸上，并在图的断口两端做好标记，标出信号从一张图到另一张图的引出点与引入点，以说明各图纸在电路连线之间的关系。
- (3) 图形符号标准，符合国家标准或用国际通用符号。
- (4) 连接线一般画成水平线或垂直线，并尽量减少交叉与拐弯。相接通的交叉线应在交叉处用实点标出。根据需要，可在连接线上加注信号名称或其他标记，表明其功能或去向。

9. 确定物理结构设计

物理结构设计包括：电子设备的防护设计、电子设备、电子电路热设计、电子设备和电子电路的电磁兼容性设计、电子设备的减振与缓冲设计等。物理结构设计参阅有关文献。

10. 撰写设计报告或设计说明书

设计报告又称设计说明书，是设计工作的总结，又是完成设计任务的技术文件，一般设计说明书包括以下内容。

(1) 课题名称。

(2) 内容摘要。

(3) 设计任务和要求。

(4) 总体方案选择论证。包含曾考虑过的方案框图、简要原理和优缺点以及所选定最终方案之理由等。

(5) 单元电路设计。包括电原理图、参数计算和元器件的选择。

(6) 绘出总体电路图。绘出总体电路图，并标出关键节点的电位或波形图，说明电路工作原理。

(7) 仿真、组装与调试。其中包括：① 仿真方法与结果；② 调试用的主要仪器、仪表的名称、型号、生产厂家和生产年月等；③ 测试的数据、波形，必要时与计算结果比较，进行误差分析；④ 组装与调试的方法、技巧和注意事项；⑤ 调试中出现的故障现象、故障原因分析与排除方法。

(8) PCB 图设计文件及 PCB 图。

(9) 元器件清单。将所用元器件编号列表，其中包含：① 序号、在图中的编号；② 名称、型号与规格、数量以及必要的说明等。

(10) 小结。需继续做的工作及改进建议。

(11) 参考文献。按国家标准列出，包含：作者、文献名称（刊物名称）、出版社地名、出版单位、出版时间、卷号。

11. 鉴定、定型

召开鉴定会聘请业内专家对产品进行鉴定，申请报批或厂内批准定型。

12. 设计中需注意的几个问题

(1) 方案论证。在方案设计阶段必须做好方案论证工作，即对每个提出的方案进行分析，全盘考虑，比较优劣，最后综合出最佳设计方案，这样可以保证设计研制过程中不出现大的返工。方案中采取的每一技术措施都必须有充分的论据。

把每一元器件型号的选用也列作方案设计的内容，因型号的选取也会直接影响系统和产品的性能。例如中低速电路中选用高速器件，不仅提高了成本，而且会增加对外部的电磁干扰，不符合电磁兼容设计原则。在高频振荡回路中的电容必须用损耗较小的品种，如果设备的空间有限，还要考虑电容的体积尺寸，选体积小的电容器。再如电路所用运算放大器的选用，对性能指标无特殊要求时，一般选廉价通用的型号。但究竟选用什么型号，可有多种考虑，例如库房现有型号、价格最低的型号、市场供应货源充足的型号、最熟悉的型号等。

方案论证一般应召开方案论证会，广泛听取意见。例如外构件所选型号价格虽低，但该型号已绝版，不利于今后生产。方案论证应认真听取各种反对意见，分析论证看其是否合理。

设计时对单元电路中的元器件选用应有多种考虑，对于要采用的其他重要技术措施更应认真对待，充分论证。

在单元电路设计中，也有方案论证问题，如电路选用及改进方案论证、元器件选用等。设计者应在设计说明书中进行阐述，做到有理有据。

(2) 关于约束条件。设计任务中，大部分技术要求是很明确的，但也会有些很重要的设计要求在设计任务中没有明确提出，而包含在某种约束条件下，例如环境条件、经费限制、必用设备限定、研制周期、用户指定的材料等。在方案设计时，应认真分析予以解决。

(3) 标准化问题。一个正规企业应有专人管理标准化工作。标准化工作也是重要的技术工作，通过这一工作使设计文件与设计产品符合国际标准和国家标准。如果不符合适宜，有时生产科研就无法进行。例如电阻、电容的数值要按标准系列选取，否则市场上买不到，除非到厂家定制。电阻的标称系列分 7 个，即 E_3 、 E_6 、 E_{12} 、 E_{24} 、 E_{48} 、 E_{96} 、 E_{192} ，其中 E_3 系列误差大于 $\pm 20\%$ ， E_6 是Ⅲ级精度 ($\pm 20\%$)， E_{12} 是Ⅱ级 ($\pm 10\%$)， E_{24} 是Ⅰ级 ($\pm 5\%$)。 E_{48} 、 E_{96} 、 E_{192} 属于精密电阻系列，其精度从 $\pm 2\% \sim 0.001\%$ ，它们的阻值取三位数。系列中的数字表示该系列电阻包含标称阻值的数量，例如 E_{192} 系列表示该系列有 192 个标称阻值，这些阻值可用下面方法计算得到，即

$$R_n = 100 \times (\sqrt[192]{10})^n \quad (1-1)$$

$E_6 \sim E_{192}$ 电阻标称阻值可查表得到，标称阻值表见本书附录 A 的附表 A-1、附表 A-2。例如经设计计算要用 75.5Ω 电阻，查附表 A-1 得知，表中没有这个阻值，说明市场上买不到 75.5Ω 电阻，但经查附表 A-2，与 75.5Ω 相近的阻值是 75.0Ω 和 75.9Ω ，因此只能取与其相近的 75.9Ω 。

电容的标称系列与电阻相似，铝电解电容标称容量及允许误差见附表 A-3，固定电容器标称容量及允许误差见附表 A-4。

1.1.3 单元电路（子电路）设计

在选定总体方案后，便可画出详细框图，设计单元电路。单元电路就是基本的功能电路，单元电路设计很重要，它可能是整个系统中最基本的部分，只占几分之一甚至百分之一、千分之一。但大系统中的整体性能是由各单元电路的性能来支持和保证的，其中某一单元电路性能达不到要求，可能会使整个系统瘫痪或达不到预定设计目标。

单元电路设计包括以下几个步骤：① 选电路，进行电路拓扑设计；② 计算参数；③ 选择元器件；④ 仿真或实验，对设计情况进行验证。

1. 选电路

选电路就是进行原理和电路拓扑结构的选择与设计。选电路时应尽量选用成熟先进的电路，也可根据需要对成熟电路稍加改进。在设计过程中应查阅有关资料，以丰富知识、开阔眼界。从已掌握的知识和了解的诸多电路中进行分析比较，选择一个合适电路。如确实找不到性能指标完全满足要求的电路时，可选用与设计要求较接近的电路，然后调整电路参数，使之达到要求。有些参数很难用公式计算确定，需要设计者具备一定的实际经验，也可查阅参考文献给出的经验取值。如确实无法确定，个别参数可待仿真或搭接电路实验后再确定。

在单元电路设计过程中，要有全局观念，要特别注意保证各功能模块协调一致地工